

## 紛争鉱物不使用保証書

### Guarantee Letter of Mineral Conflict-Free

弊社半導体製品には、構成材料として金(Au)、錫(Sn)、タンタリウム(Ta)、タングステン(W)、コバルト(Co)の中から、単一もしくは複数で使用しています。

One or more metals out of Gold (Au), Tin (Sn), Ta (Tantalum), W (Tungsten), and Co (Cobalt) are used in Chuo Denshi Kogyo semiconductor products.

それらの金属の原産国につきましては、一次サプライヤーで回答を入手している企業から、コンゴ民主共和国産、及びその周辺国(スーダン、ウガンダ、ルワンダ、ブルンジ、タンザニア、ザンビア、アンゴラ、及び中央アフリカ共和国)産では無いとの情報提供を受けています。

As for origin of those metals, information that they are not from Democratic Republic of the Congo or an adjoining country (Sudan, Uganda, Rwanda, Burundi, United Republic of Tanzania, Zambia, Angola, Central African Republic), was provided by our suppliers, who are directly trading with us and succeeded to get answer from their sources.

#### Best regards

会社名(Company): 中央電子工業 株式会社 (Chuo Denshi Kogyo Co., Ltd)  
部門(Division): 電子デバイス事業部 (Electronic Devices Division)  
役職(Title): 事業部長 (General Manager)  
責任者名(Name): 齋藤 靖雄 (Yasuo Saito)

署名/Signature: 